

10A、600V N沟道增强型场效应管

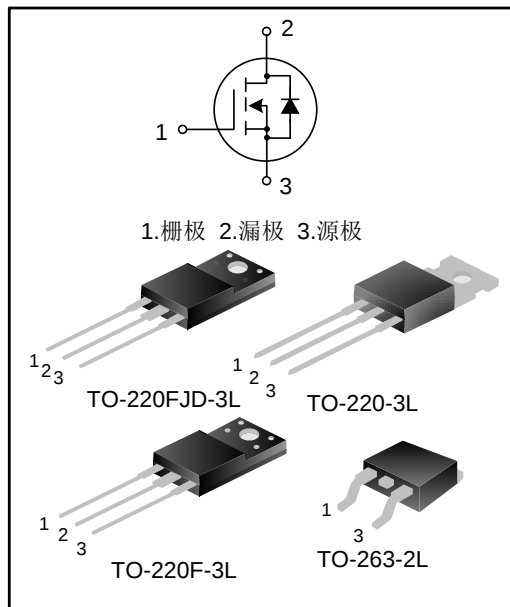
描述

SVF10N60CF/T/FJD/S N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- 10A, 600V, $R_{DS(on)}(\text{典型值})=0.75\Omega@V_{GS}=10V$
- 低栅极电荷量
- 低反向传输电容
- 开关速度快
- 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVF10N60CF	TO-220F-3L	SVF10N60CF	无卤	料管
SVF10N60CT	TO-220-3L	SVF10N60CT	无铅	料管
SVF10N60CFJD	TO-220FJD-3L	10N60CFJD	无卤	料管
SVF10N60CS	TO-263-2L	10N60CS	无卤	料管
SVF10N60CSTR	TO-263-2L	10N60CS	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数		符号	参数范围		单位
			SVF10N60CF/FJD	SVF10N60CT/S	
漏源电压		V _{DS}	600		V
栅源电压		V _{GS}	±30		V
漏极电流	T _C =25°C	I _D	10		A
	T _C =100°C		6.3		
漏极脉冲电流		I _{DM}	40		A
耗散功率（T _C =25°C） - 大于 25°C 每摄氏度减少		P _D	50	156	W
			0.4	1.25	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	654		mJ
工作结温范围		T _J	-55~+150		°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150		°C

热阻特性

参数	符号	参数范围		单位
		SVF10N60CF/FJD	SVF10N60CT/S	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.5	0.8	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.0A$	--	0.75	0.9	Ω
栅极电阻	R_g	$f=1\text{MHz}$	--	4.1	--	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	--	1086	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	143	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	12	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=10A, R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	22	--	ns
开启上升时间	t_r		--	42	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	79	--	
关断下降时间	t_f		--	41	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=10A, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	28	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	6.3	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	13	--	

源-漏二极管特性参数

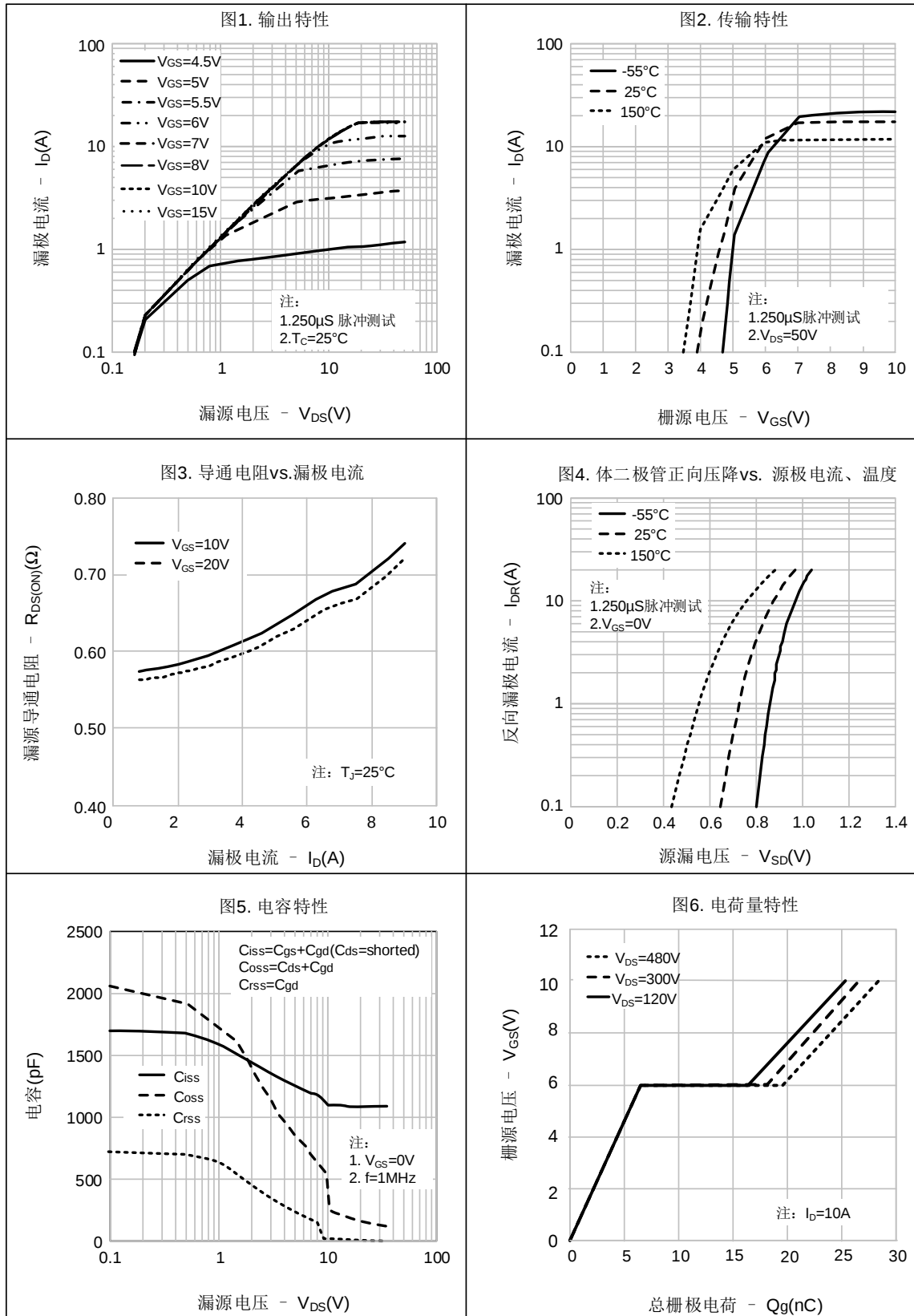
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	10	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	40	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=10A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.3	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=10A$, $V_{GS}=0V$, $dI_F/dt=100A/\mu S$ (注 2)	--	542	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	4.2	--	μC

注:

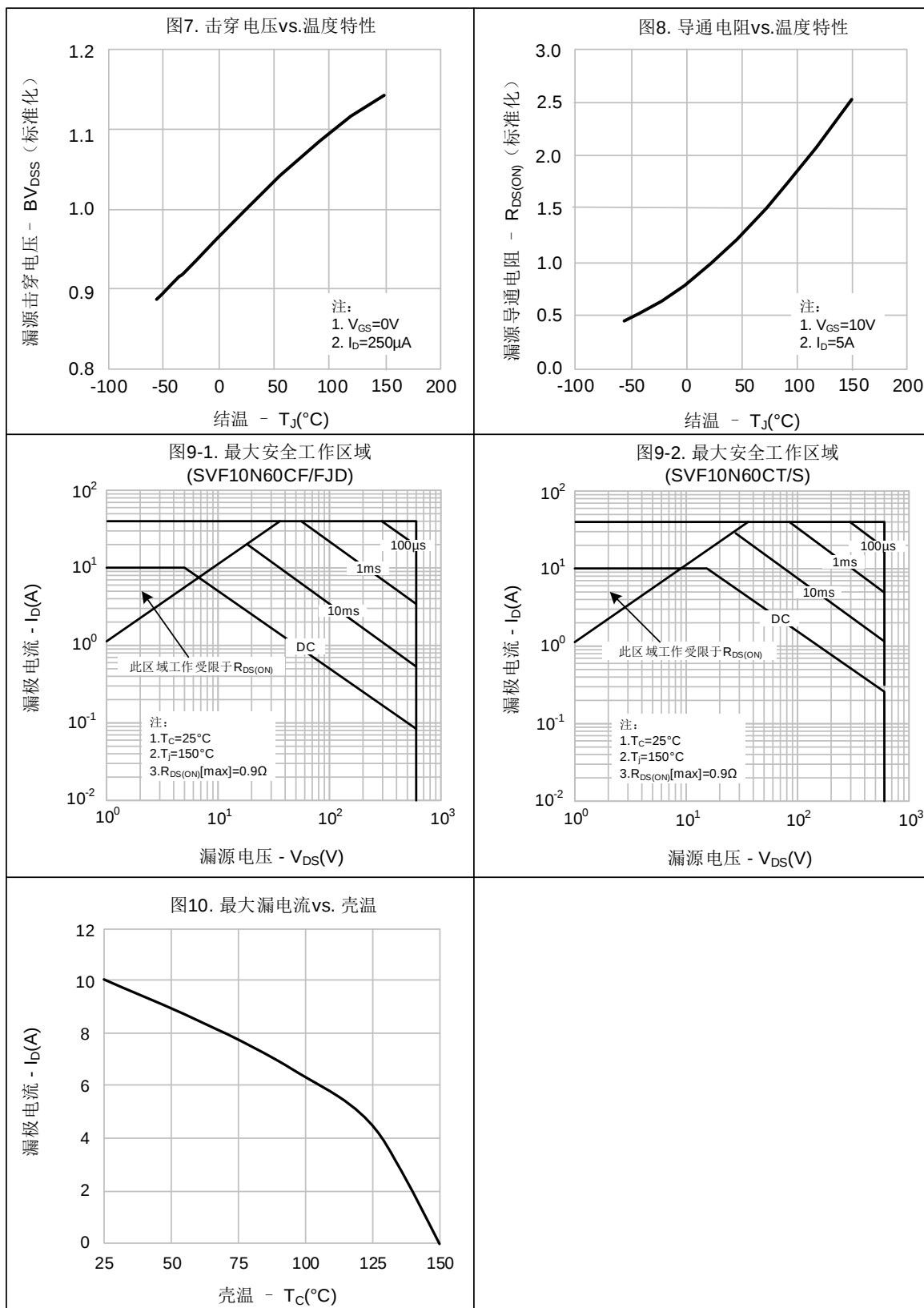
1. $L=30mH$, $I_{AS}=6.0A$, $V_{DD}=100V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。



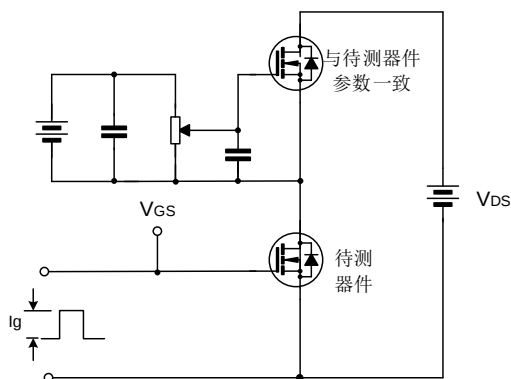
典型特性曲线



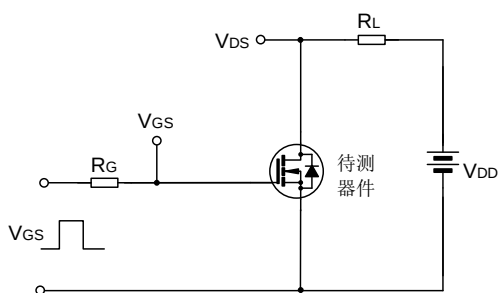
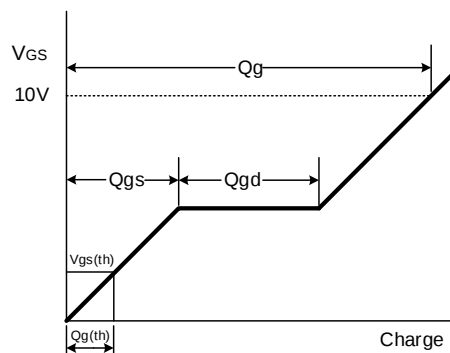
典型特性曲线（续）



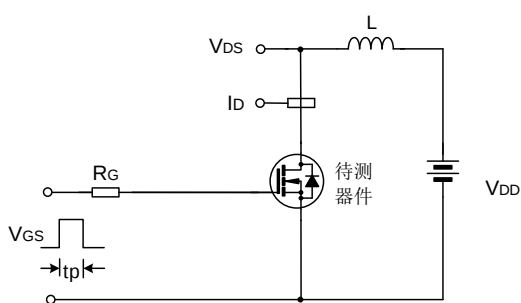
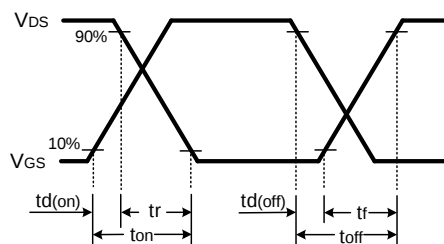
典型测试电路



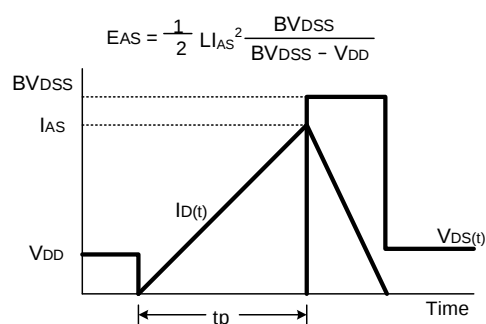
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



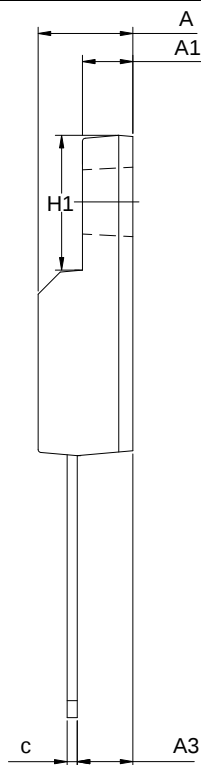
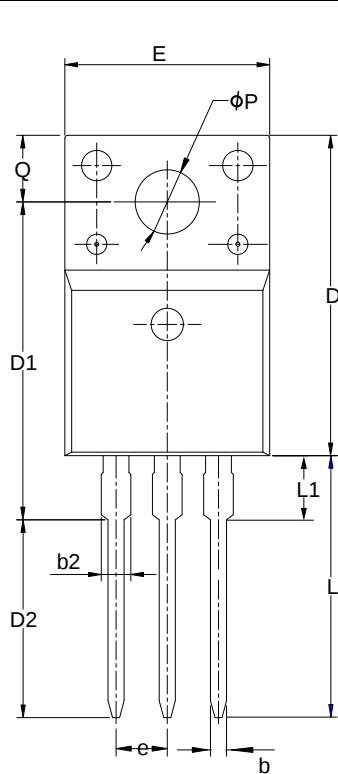
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-220F-3L

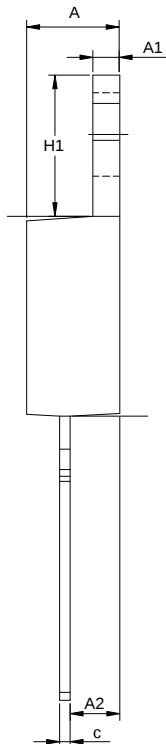
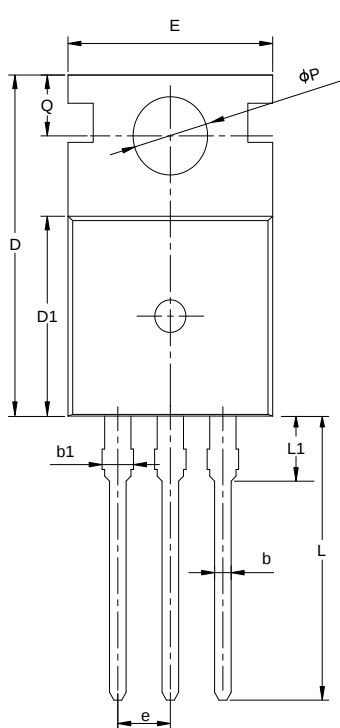
单位: 毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-220-3L

单位: 毫米

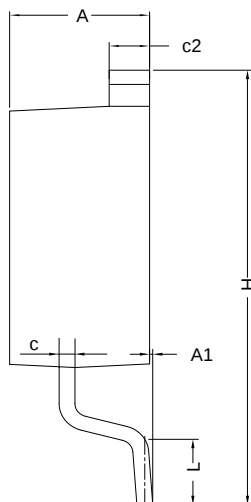
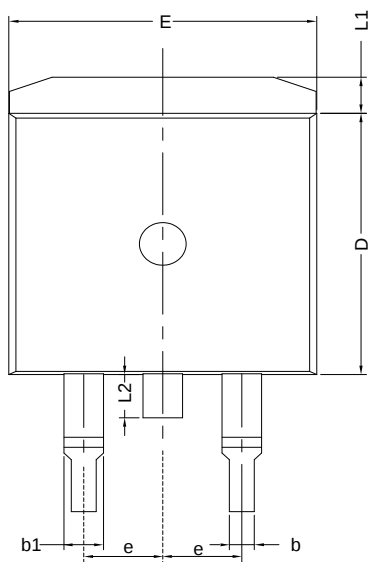


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00	—	1.60
c	0.30	—	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
e	2.54BSC		
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	—	—	3.95
ϕP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	—	3.20

封装外形图(续)

TO-263-2L

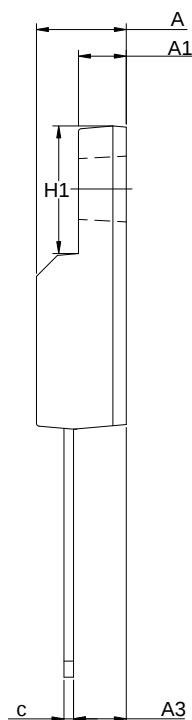
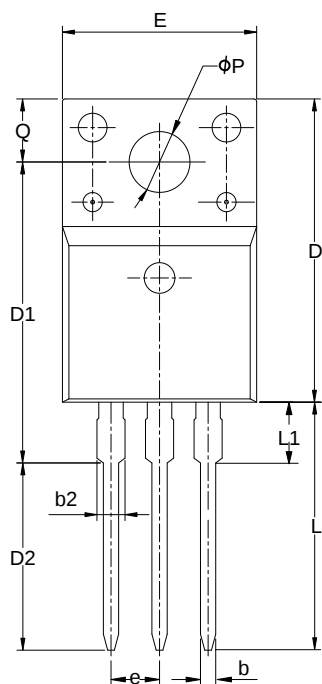
单位: 毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.57	4.72
A1	0	0.10	0.25
b	0.71	0.81	0.91
c	0.30	—	0.60
c2	1.17	1.27	1.37
D	8.50	—	9.35
E	9.80	—	10.45
e	2.54BSC		
H	14.70	—	15.75
L	2.00	2.30	2.74
L1	1.12	1.27	1.42
L2	—	—	1.75

TO-220FJD-3L

单位: 毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.85
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	13.97	14.47	14.97
D2	10.58	11.08	11.58
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	2.00
ΦP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

重要注意事项：

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。
- ◆ 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- ◆ 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- ◆ 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
- ◆ 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
- ◆ 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称：	SVF10N60CF/T/FJD/S	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页：	http://www.silan.com.cn
版 本：	1.8		
修改记录：	1. 删除命名规则 2. 修改声明		
版 本：	1.7		
修改记录：	1. 添加 SVF10N60CS (TO-263-2L)封装 2. 添加参数和曲线同 SVF10N60CT 3. 更新相应电气图和典型电路图 4. 修改产品规格分类 5. 修改典型测试电路 6. 修改重要注意事项		
版 本：	1.6		
修改记录：	1. 添加 SVF10N60CFJD(TO-220FJD-3L)封装 2. 更新 TO-220-3L 封装外形图		
版 本：	1.5		
修改记录：	1. 修改典型特性曲线		
版 本：	1.4		
修改记录：	1. 修改典型特性曲线		
版 本：	1.3		
修改记录：	1. 修改 TO-220F-3L 封装信息 2. 修改 TO-220-3L 封装信息		
版 本：	1.2		

修改记录：

1. 修改热阻特性

版 本： 1.1

修改记录：

1. 修改图 6

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式发布版本